



各 位

平成 21 年 9 月 17 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 坂 根 英 生
(コード番号 6855 東証 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

次世代プローブカードの共同開発に関する覚書締結のお知らせ

当社は、東京エレクトロン株式会社（本社：東京都港区）と、メモリ - 半導体向け次世代プローブカードの共同開発を行う覚書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 共同開発の背景と目的

半導体デバイス（以下デバイス）の検査は、デバイス製造工程中のウエハテスト工程で行っています。ウエハテストはデバイス向けに個別に設計・製造したプローブカード（デバイスとの接触端子）をプローバー（半導体検査装置）に取付けた上で電氣的試験を行い、デバイスの良否を判別するものです。今後もウエハテストの高度化は進み、検査効率の向上も強く求められると予想されます。このためデバイスの回路微細化への対応、更なる検査効率の向上、テストコストの削減等の顧客ニーズに依っていくためには、両社の連携が重要であるとの認識で東京エレクトロン株式会社と一致し、メモリ半導体向けの次世代プローブカードについて、共同開発に取り組むことといたしました。

2. 業績に与える影響

今回の共同開発等が当期業績に及ぼす影響は軽微であります。

3. 参考資料

	東京エレクトロン株式会社	日本電子材料株式会社
本社所在地	東京都港区赤坂 5 丁目 3 番 1 号	兵庫県尼崎市西長洲町 2 丁目 5 番 13 号
設立	昭和 38 年	昭和 35 年
代表者	代表取締役社長 竹中 博司	代表取締役社長 坂根 英生
資本金	549 億 6,119 万円	9 億 8,310 万円
連結売上高	5,080 億円（平成 21 年 3 月期）	108 億円（平成 21 年 3 月期）
連結従業員数	10,391 名（平成 21 年 3 月末現在）	1,094 名（平成 21 年 3 月末現在）
事業内容	半導体製造装置・FPD 製造装置・太陽電池製造装置・コンピュータネットワーク・電子部品等の製造、販売	半導体検査用部品（プローブカード）等の製造、販売
HP アドレス	http://www.tel.co.jp/	http://www.jem-net.co.jp/

以 上